DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

9460327

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2212818 A2 900824 <No. of Patents: 002>

ELECTRIC CIRCUIT DEVICE (English) Patent Assignee: SANYO ELECTRIC CO

Author (Inventor): YOSHIZAKO KEIZO; FURUTA YOSHIHIRO

IPC: *G02F-001/136; H01L-029/784 Derwent WPI Acc No: G 90-301409 JAPIO Reference No: 140508P000127 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Applic No Kind Date Kind Date Patent No

890214 (BASIC) JP 8934281 Α A2 900824 JP 2212818

890214 JP 8934281 Α B2 980415 JP 2740235

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8934281 A 890214

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 03237318

ELECTRIC CIRCUIT DEVICE

PUB. NO.:

02-212818 [JP 2212818 A]

PUBLISHED:

August 24, 1990 (19900824)

INVENTOR(s): YOSHIZAKO KEIZO

FURUTA YOSHIHIRO

APPLICANT(s): SANYO ELECTRIC CO LTD [000188] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

01-034281 [JP 8934281]

FILED:

February 14, 1989 (19890214)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1128, Vol. 14, No. 508, Pg. 127,

November 07, 1990 (19901107)

ABSTRACT

PURPOSE: To evade contact metal cutting in a contact hole by adhering an insulating film on the internal surface and outer peripheral edge upper part of the contact hole.

CONSTITUTION: The contact hole which exposes a 1st electrode film is formed while penetrating a 2nd electrode and an inter-layer insulating film, and an insulating film 61 is embedded and adhered on the internal wall surface of the contact hole C. Further, a 3rd electrode is formed by adhesion extends over the 1st electrode exposed at the bottom part of the contact hole C and the 2nd electrode at the outer periphery of the contact hole C. Namely, while the overetching part of the internal wall of the contact hole C in the formation of the contact hole C is repaired with the insulating metallic film for contacting is formed by adhesion. Consequently, the step cutting accident of the metallic film for contacting is evaded.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-212818

®Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)8月24日

G 02 F 1/136 H 01 L 29/784

7370-2H 500

> H 01 L 29/78 3 1 1 Α 8624-5F 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

電気回路装置

顧 平1-34281 204等

願 平1(1989)2月14日 220出

四発 明 者 吉 迫 圭 三 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

喜 裕 田 古 個発 明 者

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

三洋電機株式会社 の出 頭 弁理士 西野 阜嗣 個代 理 人

外2名

1. 発明の名称

重数积间准备

2. 特許研末の範囲

(1)絶縁毎板上に少なくとも第1の電極と紋 **第1の電板上に層間絶縁腕を介して形皮された第** 2の電板とを備え、これら上記第1及び第2の電 係を電気的に接続する電気回路装置に於て、

上記算2の電板と上記層関絶縁艘を貫通するコ ンタクトホールを設けると共に譲コンタクトホー ルの内壁面に絶縁膜を埋放し、貧コンダクトホー ル経部に露出した第1の電極とコンタクトホール 外間の第2の電極とに跨る第3の電極を被替形成 してなる事を特徴とする電気回路装置。

(2) 絶縁券仮上に、補助容量電極膜、補助容 登絶縁候、ゲート電極膜並びに投示商業電極、 ゲート絶縁胰、半導体膜、ソース並びにドレイン 電磁帳の積燥構造をなす薄膜トランジスタアレイ を備え、更に故障験トランジスタアレイの周囲の 特定個所に上記補助容量電極膜の外部引き出し用 のコンタクト手段を設けた電気回路装置に於て、

上記コンタクト手段は、上記補助容量電極膜が

ら延長した補助容養電極延長膜が露出する位置 で、上記補助容景絶縁護の延長腕と上記ゲート電 極麗パターン形成時に同時形成された独立の端子 腹との後層部分にコンタクトホールを設けると共 に該ホールの内壁面にゲート絶縁膜の延長膜を被 表せしめ、放ホール内で露出した補助容量電極延 長膜と放ホール間辺の囃子膜とに跨って、上記 ソース成はドレイン電極膜パターン形成時に同時 形成された独立のコンタクト金属膜を被者形成し てなる事を特徴とする意気回路装置。

3. 発明の詳細な説明

(イ)産業用の利用分野

水焼明は電気回路接続の海のコンタクトホール を備えた准気回路鼓団、特に専販トランジスタを 多数値えた薄膜トランジスタアレイの如き電気回 路袋盥に関する。

(ロ)従来の技術

近年、多数の課題トランジスタ(以下、TFT と省略する)を液晶表示パネル基板にアレイ状に 配徴したアクティブマトリクス型の液晶表示装置 が開発されている。

この様な液晶汲示装置は、各面素単にTFTに

. . . . _____

結合された耐寒電極が設けられ、この衝寒電極経にTFTを介して西楽信号が印加される構成であり、この西楽信号電信保持能力を補助するための 制助な貧電極を付加する事が過繁されている(例 えば、特開昭54-106194号公様、特開昭 56-65174号公報)。

京 4 図に補助容量電板を備えた液晶姿示装置の 模式的な等価回路を示す。

同関において、商業対応でマトリクス配置された多数のTFT [T]と、各TFT [T]に結合したものTFT [C]の一方の電極をなすのを見てよ」の一方の電極をなするない。この商業表示電極膜(50)と、立の商業表示電極膜(50)を、方の電極とする補助容量 [C」の他方の電極とする補助容量 [C」の他方の電極とする補助容量 [C」の他方の電極をなす補助容量電極膜(20)と、拡張(20)の外部引き出し川の端子膜(X]と、各ゲート電極ライン [G] 並びにドレイン電極のライン [D]とが液品表示装置の一方の基板に設けられる。このような基板として、現在、出眼人が開発中のTFTでであるな場合として、現在、出眼人が開発中のTFTでである。この時間)を第3図に示す。

尚、第3図のLCD容量 [Ci] の他方の電極 は図示しないが、液晶表示装置の他方の萎板上に

た開助事職電極延長膜(21)が露出する位置で、 補助事職絶嫌限(30)の延長膜(31)と上記ゲー ト車桶額(40)パターン形成時に同時形成された 独立の塩子膜(41)との積層部分にコンタクト ホール [C]を設け、上記ソース収はドレイン電 極観パターン形成時に同時形成された電優パター ンをコンタクトメタル(81)として用いる事に よって、コンタクトホール内で露出した補助容量 電機延長膜と設ホール周辺の塩子膜 [X]との電 気的結合がなされる。

しかしながら、この様な構造のコンタクト手段 は、水晒出肌人の製造試験によって、第2因に示 すねき事故の可能性を見いだした。

即ち、前2因に示すコンタクト部分は、ガラス 些板(10)上に、補助容量電極機(20)の延長膜 (21)、補助容量絶縁膜(30)の延長膜(31)、 及び端子膜(41)が接着された状態で、エッチン グして、この補助容量絶縁延長膜(31)と端子膜 (41)とを貫通するコンタクトホール [C]を形 破する時、補助容量絶縁延長膜(31)のホール内 壁にサイドエッチが生じる。この結果として、端 子膜(41)が急激な段差を形成する底部を構成す **头箱電機として形成されている。**

このほな根層構造体の最下層にあって補助容量 [C』] を形成するための補助容量電振展(20) は、TFTアレイ基板の周囲の特定箇所に於て、 外部引き出し用の選子とコンタクト(結合)する 構成となっている。

この様なコンタクト手段は、本類出版人の設計 によると、上記補助容量電極膜 (20) から延長し

ることになるので、後に、ソース、及びドレイン 電像級 (80) (90) と同時にパターニングされる コンタクトメタル (81) が、このコンタクトホール (じ) の急散な役差によって切断される危惧が あった。

(ハ) 発明が解決しようとする蹂躙

本税明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、上述のコンタクトホール内でのコンタクトメール切断を回避できる構成のコンタクト手段を備えた電気回路装置を提供するものである。

(二) 原組を解決するための手段

本発明の電気回路装置は、第2の電衝と層間絶 練院を貫通して第1の電極機を露出せしめるコン タクトホールを設けると共に譲コンタクトホール の内壁而に絶縁機を埋設被着し、譲コンタクト ホール底部に露出した第1の電極とコンタクト ホール外間の第2の電極とに跨る第3の電極を被 着形成したものである。

更に、本発明の電気回路袋酸は、補助容量電腦 付きの障礙トランジスタアレイの周囲の特定個所 に補助容量電腦の外部引き出し用のコンタクト 手段を設けたものであり、譲コンタクト手段は、

特開平2-212818 (3)

上記解助容量電板膜から延長した解助容量電極延 長駅が露出する位置で、上記補助容量絶縁膜の延 長線と上記ゲート電極膜パターン形成時に同時形 成された独立の端子膜との積層部分にコンタクト ホールを設けると共に鉄ホールの内壁面にゲート 絶縁腹の延長膜を被着せしめ、蘇ホール内で露出 した補助容益権極延長膜と設ホール周辺の端子額 とに誇って、上記ソース収はドレイン電極膜バ ターン形成時に間時形成された独立のコンタクト 金銭順を被着形成したものである。

(ホ)作用

本苑明の電気回路装置によれば、コンタクト ホール形成時のホール内壁のオーバーエッチング 部分を絶縁膜にて修復した状態で、コンタクト用 の金属膜を被着形成できるので、従来ホール内の オーパーエッチングで形成される庇部によって多 発していたコンタクト用の金属膜の段差切れ事故 を间避できる。

(へ)実施例

第1 図に本発明の電気回路装置を液晶表示装置 のTFTマトリクスアレイ落板に採用した場合の 実施例の構成を示す。同図は前述の第2図に対比

し、波ホール底部に露出した「罪しの電極」とコ ンタクトホール外周の「第2の電極」とに跨る 「第3の電極」を被衝形成した点にある。

このほな第1図の本発明実施例が、第2図の従 来例と異なるところは、コンタクトホール【C】 の内壁面、及び外閣線上都に買って絶縁膜(61) を被着した点にある。しかも紋絶縁膜(61)は、 これ専用に新たに皮積工数を増加せしめて形成し たものでは無く、ゲート絶縁膜(60)の形成と何 時に皮膜してパターニング形皮したゲート絶縁延 丘族 (61) である。

斯るゲート絶縁延長腹(61)は、コンタクト ホール [C] 内壁にオーパーエッチングによる凹 部があっても、この凹部を埋め、しかもこのホー ル【C】外間縁を適度なテーパー部を持つ形で覆 うことになるので、急激な段差が緩和されてい る。従って、ゲート絶縁延長膜(61)が被着され たコンタクトホール [C]上に、上記ソース、及 びドレイン電極膜 (80) (90) と倒時にコンタク トノタル (81) が形成される時、コンタクトホー ル【C】部分の段差が緩和されているので、この コンタクトメタル (81) に切断事故はなく、疎ホ するべく、TFTマトリクスアレイ茹仮の周阻の 特定関所の断面図である。即ち、同図は、ガラス **塩板 (10) [材質:ガラス、模厚:【∞】全ての** 船助びな電極膜(20)に進なった維助容量延長膜 (21) [ITO、1000A]、補助容量絶縁膜 (30) が延長した補助容量絶縁延及膜(31) [窒 化シリコン、4000A】、ゲート電極(40)と 同時形成された端子膜(41)[食/クロム、80 0 A】、ゲート絶縁膜 (60) が延長したゲート絶 **株廷長縣 (61) 【窗化シリコン、4000A】、** ソース、及びドレイン電極膜 (80) (90) と同時 形成されるコンタクトメタル(81)[アルミニウ ム、8000A}の機層構造箇所を示している。

周図に於て、上記補助容量延長膜 (31) を「第 1 の電極」、上記補助容量絶縁延長額(31)を 「胎圓絶縁腕」、上記瞻子膜(41)を「第2の電 佐」、上記ゲート絶縁延長帳(61)を「絶縁 腹』、上記コンククトメタル(81)を「第3の電 極」と見做すと、この場合の本発明実施例の特徴 は、「年2の電板」と層間絶維膜を貫通して「第 1の電極」を露出せしめるコンタクトホールを取 けると共に該ホールの内壁面に「絶縁膜」を被費

ール [C] 経部で露出した補助容及絶縁延長腕 (31) と該ホール外間部の増予膜(41) とが確実 に接続される。

(ト) 発明の効果

本苑明の電気回路装置は、第2の電極と層間絶 経験を貫通して第1の電極膜を露出せしめるコン タクトホールを設けると共に放コンタクトホール の内壁面に絶縁膜を埋放被覆し、鉄コンタクト ホール底部に露出した第1の電板とコンタクト ホール外間の第2の電極とに跨る第3の電極を被 背形皮したものであるので、コンタクトホール形 広時のホール内壁のオーパーエッチング部分を絶 緑膜にて軽視した状態で、コンタクト用の金属膜 を被沓形成できる。従って、従来コンタクトホー ル内のオーパーエッチングで形皮される庇部に よって多発していたコンタクト用の金属膜の段差 切れ事故を囲港でき、この結果、第1の電極と第 2の電板との電気的接続を確保できる。

さらに、アクティブマトリクス型の液晶投示袋 置のTFTマトリクスアレイ基板周囲の特定箇所 において、本発明を補助容量電極の外部への引き 出し手段に採用すれば、このTFTマトリクスア

特開平2-212818 (4)

レイに水米必要であった工程を増加せしめること 無く確実なコンタクトを実現できる。

4. 図面の簡単な説明

新り図は本発明の電気回路設置をTFTマトリ クスアレイ基板に採用した場合の要都断面図、革 2 岗は従来のTFTマトリクスアレイ基板の要部 断面図、承3凶はTFTマトリクスアレイ参板の TFTの街面図、第4図はTFTマトリクスアレ イ基板を持つ液晶双示数置の回路図である。

- (10) …ガラス基板、
- (21) …補助容量延長膜、
 - (31) …補助容量絶縁延長縣、
 - (41) … 端子號、
 - (61) …ゲート絶縁延長腕、
 - (81) …コンタクトメタル。

出職人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外2名)







